

富士通セミコンダクター(株)
LSI事業再編に伴う対応
(SOC新会社設立)

G P D

2015年2月18日



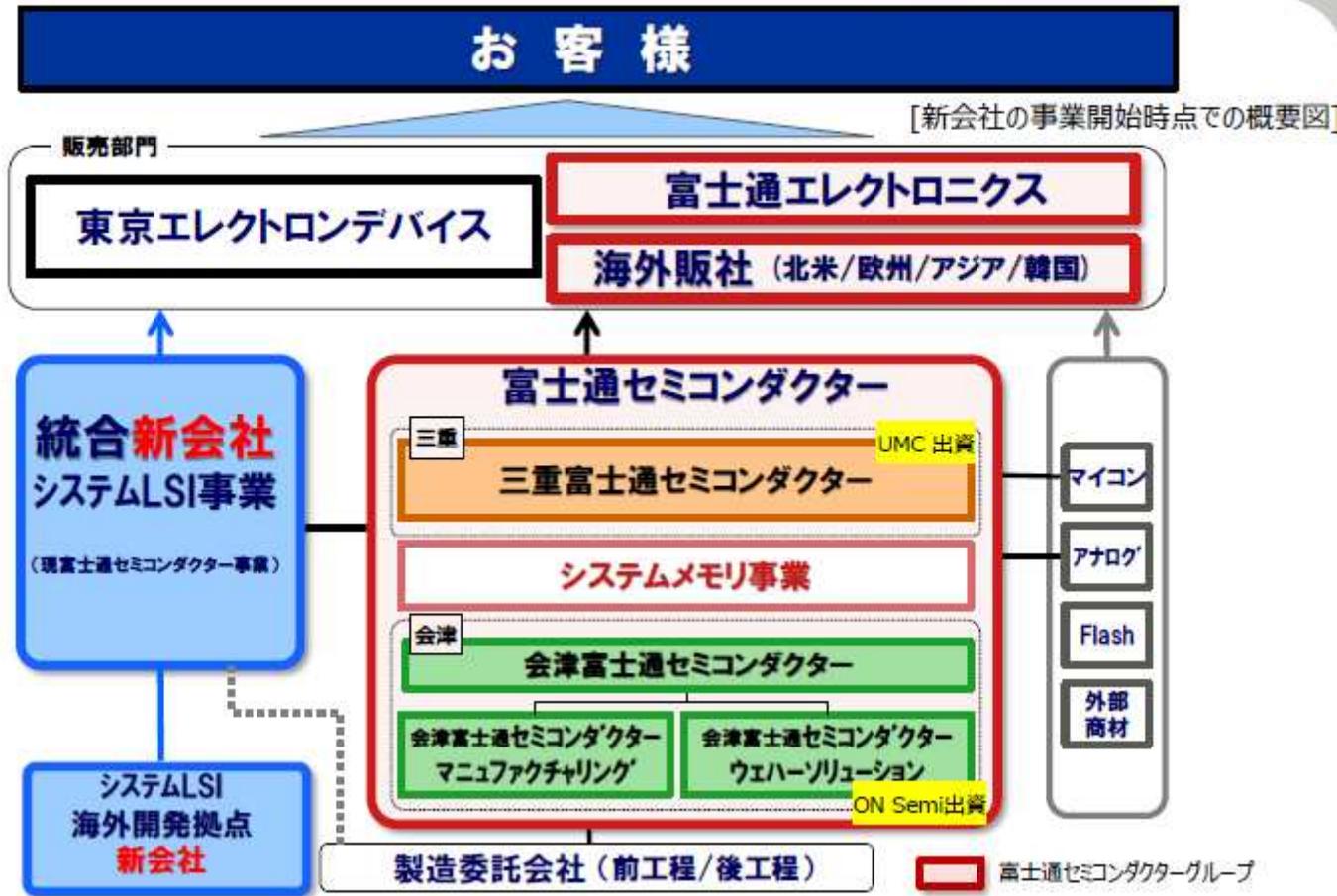
東京エレクトロン デバイス株式会社

SOC新会社設立

かねてより設立の準備がされていた富士通セミコンダクター及びパナソニック株式会社の両社のシステムLSI事業を統合した新会社が、株式会社ソシオネクスト(Socionext Inc.)として、平成27年3月1日に営業を開始致します。

FSL 再編完了後の組織に関して

富士通セミコンダクター商品の今後の対応について



※パナソニック社の商流等、未決定な部分については変化があり次第報告致します。

オペレーション他、変更内容について(1)

【3/1付け、新会社へ譲渡されるSOC / ASIC / ASSP製品】

- ・対象製品: ASIC, ASSP, 開発
- ・対象サプライヤーコード: 24, 2N, 3H, 2Y, 14, 21
- ・サプライヤー名称: 変更有り
 - < SUP: 24 > 変更前: 富士通(ASIC) 変更後: ソシオネクスト(ASIC)
 - < SUP: 2N > 変更前: 富士通(ASSP) 変更後: ソシオネクスト(ASSP)
 - < SUP: 14 > 変更前: 富士通(開発NDC) 変更後: ソシオネクスト(開発NDC)
- ・型格: 型格変更無し
- ・梱包: 梱包形態・化粧箱ラベル変更無し 納品書・輸送箱ラベルの会社名が変更(FSL ソシオネクスト)
- ・発注先(システム):
 - < 国内拠点 > 変更あり
 - 変更前: 富士通セミコンダクター(FSL)へ発注(利用システム: STOREs)
 - 変更後: ソシオネクストへ発注(利用システム: STOREs)
 - *発注先コード: B01166001, B0116600W
 - < TEDAPAC > 3月末まで変更なし FSL海外販社へ発注
 - 4/1(予定)にて、FSL海外販社 FEI子会社へ販社事業承継予定

オペレーション他、変更内容について(2)

【富士通セミコンダクターに継続される製品】

・対象製品：FRAM (メモリ),ファウンドリ,ファブソリューション

・対象サプライヤーコード： 2J,4Y

・発注先(システム):

< 国内拠点 > 変更あり

変更前：富士通セミコンダクター(FSL)へ発注(利用システム:STOREs)

変更後：富士通エレクトロニクス(FEI)へ発注(利用システム:FUSION)

*発注先コード:B01010001,B0101000W

< TEDAPAC > 3月末まで変更なし FSL海外販社へ発注

4/1(予定)、FSL海外販社 FEI子会社へ販社事業承継予定



サプライヤ名の変更

- ソシオネクストへ譲渡されるASIC / ASSP製品
サプライヤ名を以下のとおり、変更致します。

- ・SUP24: 富士通(ASIC) ソシオネクスト(ASIC)
- ・SUP2N: 富士通(ASSP) ソシオネクスト(ASSP)
- ・SUP14: 富士通(開発NDC) ソシオネクスト(開発NDC)
- ・SUP21: 富士通(開発費) ソシオネクスト(開発費)
- ・SUP3H: 富士通(ASIC 海外) ソシオネクスト(ASIC 海外)
- ・SUP2Y: 富士通(ASSP 海外) ソシオネクスト(ASSP 海外)